

PCN# 20151016001A
SOIC パッケージ 一部製品 AMKOR P1 社組立 / 検査サイト追加認定

お客様各位

Revision A は、部材相違表における訂正による変更記載更新のためのものです。Group 2 対象製品は、Cu ワイヤ変更を含みます。ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30 日以内**に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知初版発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知初版発行日より **90 日**以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

PAGE 2:

Attachment: 1

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。変更内容詳細は下記を参照ください。

PCN 番号:	20151016001A	PCN 日付:	10/27/2015
表題:	SOIC パッケージ 一部製品 AMKOR P1 社組立/検査サイト追加認定		
PCN 詳細			
変更内容:			
Revision A は、部材相違表における訂正による変更記載更新のためのものです。Group 2 対象製品は、Cu ワイヤ変更を含みます。ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。			
TI は、Product Affected セクション記載の対象製品について、追加 組立/検査サイトとして AMKOR P1 社サイトの認定を連絡します。現行組立サイト及び部材の違いは下記の通りです。			
Assembly Site	Assembly Site Origin	Assembly Country Code	Assembly Site City
TI Mexico	MEX	MX	Aguascalientes
TI Malaysia	MLA	MY	Kuala Lumpur
ASESH	ASH	CN	Shanghai
Amkor P1	AKR	PH	Cupang, Muntinlupa City
Material Differences:			
Group 1 Devices:			
	TI Mexico	TI Malaysia	ASESH
Mount Compound	4147858	4042500	EY1000063
Mold Compound	4211880	4211880	EN20000509
Lead Finish	NiPdAu	NiPdAu	Matte Sn
			AMKOR P1
			101375281
			101380756
			Matte Sn
Group 2 Devices:			
	ASESH	AMKOR P1	
Mount Compound	EY1000063	101375281	
Wire Type	Au	Cu	
Mold Compound	EN20000509	101380756	
Lead Finish	Matte Sn	Matte Sn	
本 PCN 変更実施(PCN expiration)以降、TI は、対象製品の鉛フリー対応製品を、単一の <u>標準製品名</u> (single <u>standard part number</u>) に統合します。例えば、LM224ADR の製品名で Matte Sn もしくは NiPdAu 表面処理の製品が出荷されることになります。(suffix 指定の発注型名が)利用可能である場合のみ、お客様は、例えば LM224ADRG4 のように G4 suffix を付けた型名でご注文することにより NiPdAu finish 製品を指定することができます。 Test coverage 内容、条件は、現行テストと一致しており、テスト生産性認定試験(Test MQ)にて検証されます。			
変更理由:			
供給確保			
外観, 寸法, 機能, 品質, 信頼性(positive / negative)に関する懸念事項:			
なし			

注記)

1. 本資料は英語原文(一部)の日本語訳になりますが、TIの公式文書はあくまで英語原文になります。英語原文と日本語訳に齟齬がある場合には、英語原文が優先されます。
2. 上記項目以外、本資料に日本語訳が記載されていない項目については英語原文を参照ください。

原文のみ記載の項目例：

- **Proposed 1st Ship Date** (変更品出荷開始予定日)
- **Last date to order/Last date to ship** (最終受注日/最終出荷日)
- **Estimated Sample Availability** (サンプル入手可能予定時期)
- **Change Type** (変更項目タイプ)
- **Anticipated impact on Material Declaration** (材料宣言に関する懸念事項)
- **Changes to product identification resulting from this PCN** (本変更による製品識別の変更)
- **Product Affected** (対象製品)
- **Qualification Data** (認定試験データ)
- **Appendix** (付属資料) 等